



—— 精致笃行 闪耀未来 ——
Our promise Your future

—— ←
**南昌凯迅光电
产品手册**

南昌凯迅光电有限公司
Nanchang Kingsoon Co.,Ltd

产品系列：KS-AN064Y1HSL/U



产品命名

品名

KS AN 064 Y1 H S L/U

电极材料代码 (U: 金. L: 铝)

- S: 抽测工艺
- T: 全抽测工艺
- I: 点墨工艺
- C: 分选工艺

芯片厚度代码

大波段代码（见大波段代码表）

尺寸代码

工艺代码

凯迅品牌

规格

565 IA X

电压代码 (X: 正常电压, Z: 高电压)

光强代码（见光强代码表）

波长代码

精致笃行 闪耀未来

表格一：大波段代码表

大波段代码	Y1
波长范围 (nm)	565 ~ 575

表格二：光强代码表

光强代码	IA		IB		IC		ID		IE	
光强范围 (mcd)	min	max								
	5	11	10	16	15	22	20	27	25	32
光强代码	IF		IG		IH		II		IJ	
光强范围 (mcd)	min	max								
	30	37	35	42	40	53	50	63	60	73

注：

- 对于性能抽测的 LED 芯片。其标签中 Min 和 Max 含义，并非实际的最小、最大值。它们的数值是用来对产品进行分档。实际生产的产品，根据其平均值大小确定属于哪一档产品。因此，此 Min 与 Max 并不代表该片蓝膜上芯粒 IV 的实际最小、最大值。

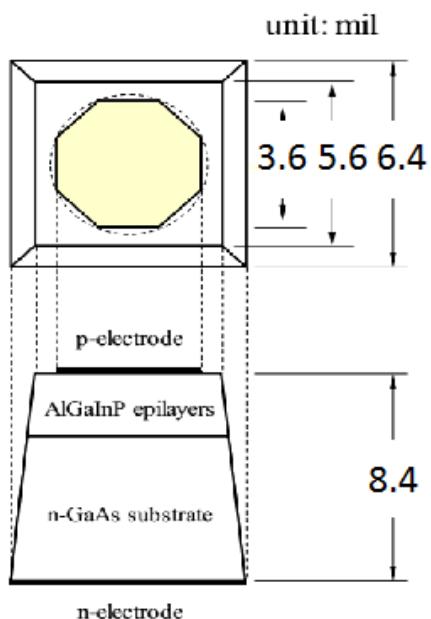


产品特征及应用(Features and Applications)

- 亮度高 (High Luminous)
- 可靠性高, 寿命长 (High Reliability and Long Lifetime)
- 波长和光强均匀性好 (Excellent Uniformity on Wavelength and Luminous Intensity)
- 户内应用 (Best for in-door applications)



机械特性 (Mechanical Specification)



(1) 产品尺寸 (Devices Dimensions)

- ◆ 正面 (front): 5.6mil ($\pm 1\text{mil}$) *5.6mil ($\pm 1\text{mil}$)
- ◆ 背面 (back): 6.4mil ($\pm 1\text{mil}$) *6.4mil ($\pm 1\text{mil}$)
- ◆ 厚度 (thickness): 8.4mil $\pm 1\text{mil}$
- ◆ 电极尺寸 (bonding pad): 3.6mil $\pm 0.5\text{mil}$

(2) 材料和结构 (Material and Structure)

- ◆ 衬底材料 (Substrate material): 砷化镓/GaAs
- ◆ P 电极 (P electrode): 金合金/Au alloy、铝合金/Al alloy
- ◆ N 电极 (N electrode): 金合金/Au alloy
- ◆ 外延结构 (Epitaxy Structure): AlGaInP MQWs

精致笃行 闪耀未来



光电性能(Optical and Electrical Characteristics)Ta=25°C

产品参数 (Parameter)	代码 (Symbol)	工作条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
发光强度 (Luminous Intensity)	IV	I _f =20mA	详见产品命名表格 2			mcd
主波长 (Dominant Wavelength)	WLD	I _f =20mA	详见产品命名表格 1			nm
半波宽 (FWHM)	Δλ	I _f =20mA	—	10	—	nm
正向电压 (Forward Voltage)	VF1	I _f =20mA	1.8	—	2.2	V
	VF3	I _f =10μA	1.35	—	—	V
反向电流 (Reverse Current)	I _r	V _R =-10V	—	—	0.5	μA



额定参数(Absolute Maximum Rating)

参数 (Parameter)	符号 (Symbol)	条件 (Condition)	额定值 (Rating)	单位 (Unit)
正向直流电流 (Forward DC Current)	I _f	Ta=25°C	≤30	mA
反向电压 (Reverse Voltage)	V _r	Ta=25°C	≤10	V
结温 (Junction Temperature)	T _j	----	≤115	°C
存储温度 (Storage Temperature)	T _{stg}	芯片 (Chip)	-40≤T≤+85	°C
		蓝膜芯片的存储 (Chip-on-Tape/Storage)	0≤T≤40	°C
		蓝膜芯片的运输 (Chip-on-Tape/Transportation)	-20≤T≤+65	°C
封装温度(Packaging Temperature)	----	----	280 (<10s)	°C

注: (Note)

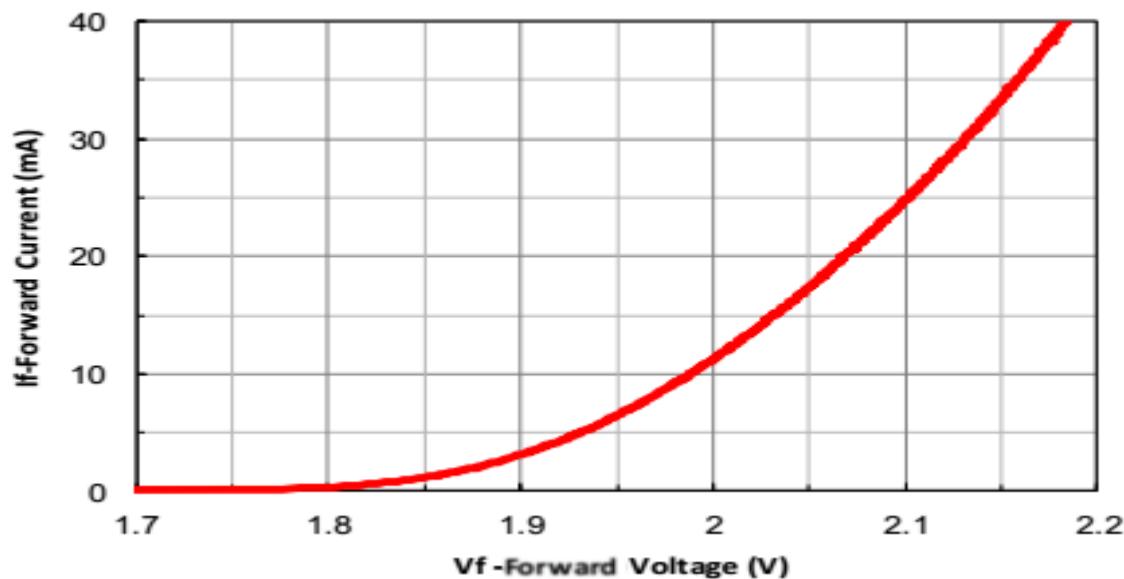
- 以上参数在实际应用中的最大值取决于封装，上表中额定参数为未封装的印刷电路板上测得的数据。在产品实际应用过程中，若使用条件超过额定参数，LED 芯片可能会被损坏。(Maximum ratings are package dependent. The above maximum ratings were determined using a Printed Circuit Board (PCB) without encapsulation. Stresses in excess of the absolute maximum ratings may cause damage to the LED.)
- 请在正向电流（电压）下使用。(This product should be operated in forward current (forward bias).)

精致笃行 闪耀未来

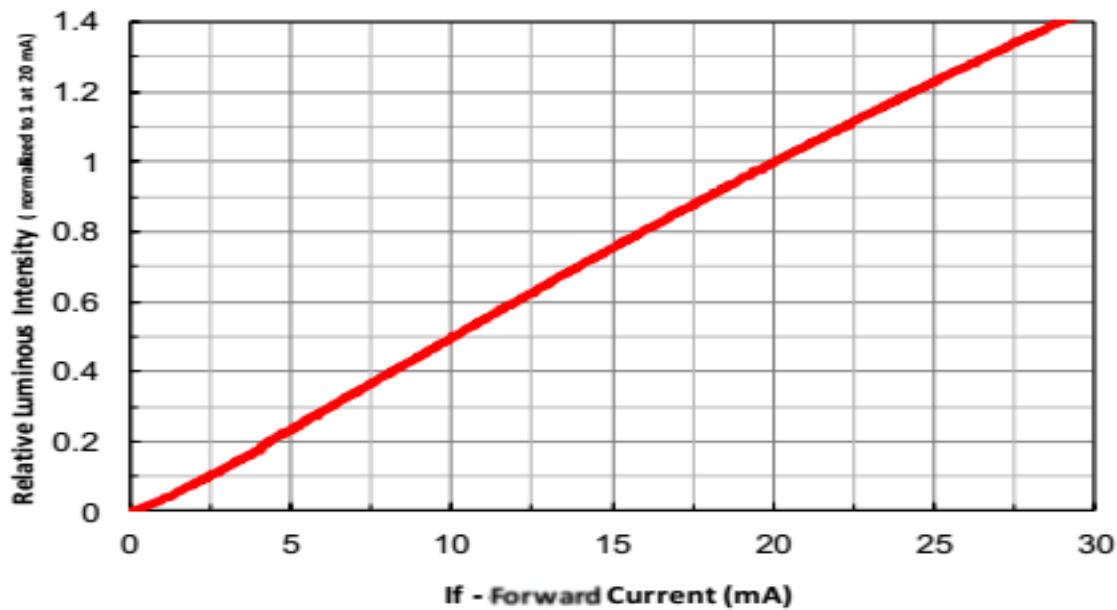


特性曲线 (Characteristic Curves)

I-V 曲线 Forward Voltage Vs. Forward Current



L-I 曲线 Forward Current Vs. Relative Luminous Intensity

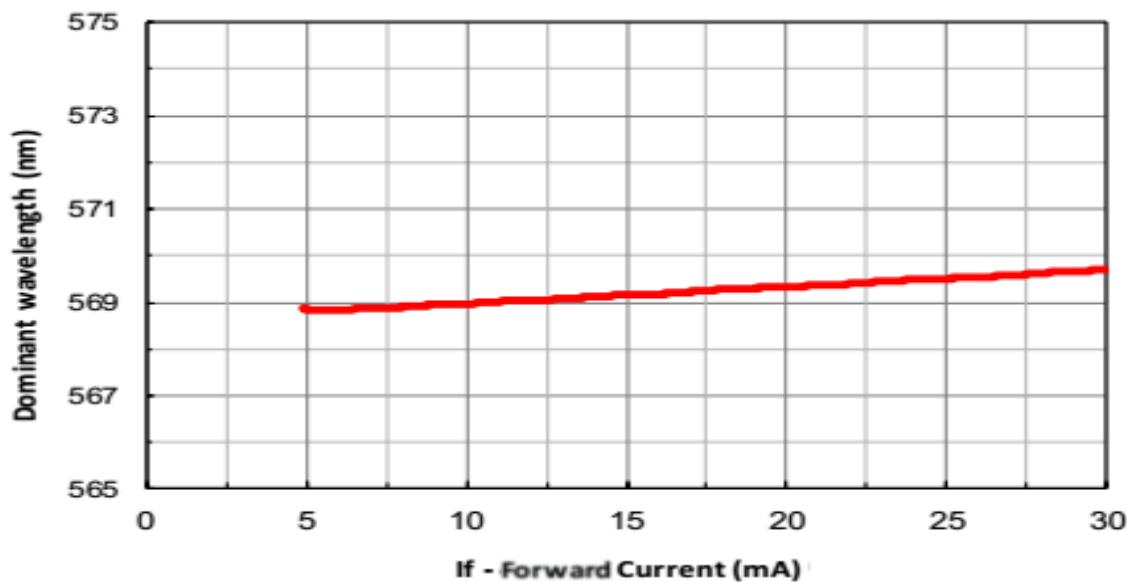


精致笃行 闪耀未来

地址：南昌市赣江新区黄堂西街199号

网址：www.kingsoonchina.com

WLD-I 曲线 Forward Current Vs.Dominant Wavelength



事项说明 (Notes)

- 砷化镓 LED 芯片为静电敏感产品，请在运输与使用当中注意静电防护。
(GaAs LEDs are ESD sensitive. Please observe appropriate precautions during handling and processing)
- 光电参数均为在晶圆状态下凯迅光电测试机的抽样测试数据。(The optical and electrical parameters were tested on the wafer by Kingsoon)
- 主波长的测量误差为 ± 1 nm。 (Tolerance of dominant wavelength is ± 1 nm)
- 发光强度测量误差为 $\pm 10\%$ 。 (Luminous intensity measured allows a tolerance of $\pm 10\%$)
- 可根据客户需求定做特殊规格的芯片。 (Customized chips are available according to client's requests)

精致笃行 闪耀未来

地址：南昌市赣江新区黄堂西街199号 网址：www.kingsoonchina.com



—— 敬业 团队 学习 开放 ——

南昌凯迅光电

打造一家一流的半导体企业

无论在技术、市场还是管理方面

每一件事都做到极致

在所属的领域具有强大的竞争力

精致笃行 闪耀未来



地址：南昌市赣江新区黄堂西街199号

公司网址：www.kingsoonchina.com